

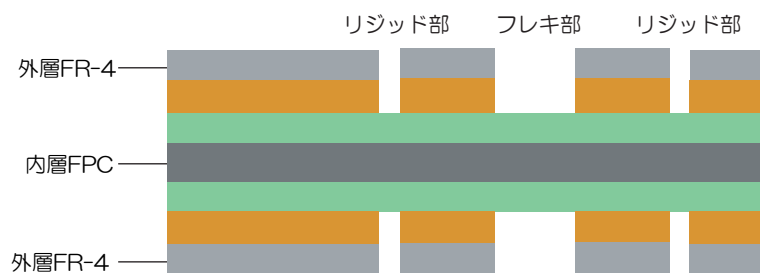
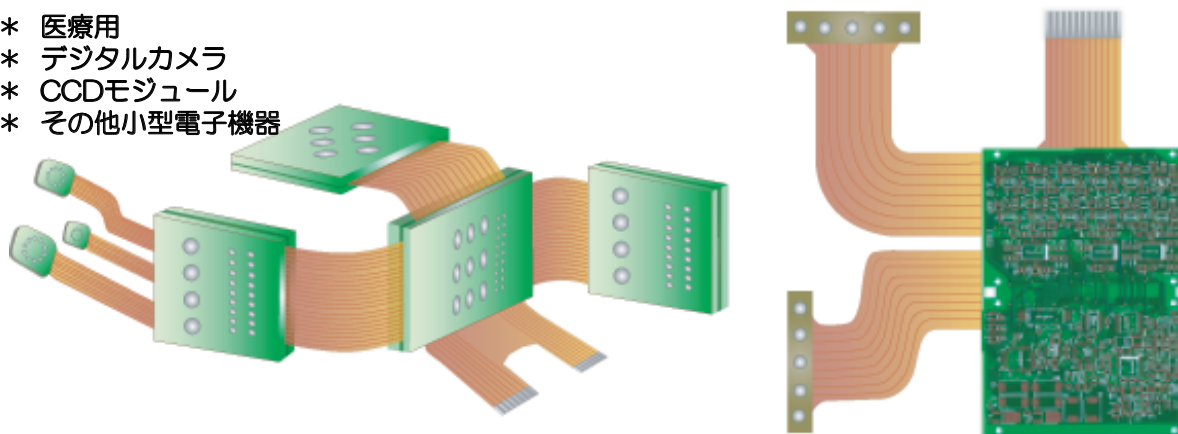
フレックスリジッド基板

特長

- * リジッド基板とフレキシブル基板の異種材料での組み合わせの基板です。
- * 配線部をフレキシブル基板、実装部をリジッド基板にすることでそれぞれの良いところを利用することができます。
- * コネクタレスでの実装が可能です。
- * 基板の省スペース化が図れます。
- * 平滑性・平坦度が通常のリジッド基板とほぼ同様に製作が可能です。
- * 片面基板より高密度な配線・実装が可能です。
- * 最短納期実働7日～

用途

- * 医療用
- * デジタルカメラ
- * CCDモジュール
- * その他小型電子機器



◆ 材質	ポリイミド部 リジッド部	12.5μm 25μm 50μm 0.1mm～3.2mm
◆ 板厚	リジッド部 フレキ部	1.2mm～ 2層、4層 0.1mm～ 1層、2層、4層
◆ スルーホールメッキ	3～35μm	
◆ 表面処理	電解Ni-Au(F(0.03)～1) 無電解Ni-Au(0.03(F)～1) 耐熱フラックス 光沢半田メッキ 鉛フリーメッキ	